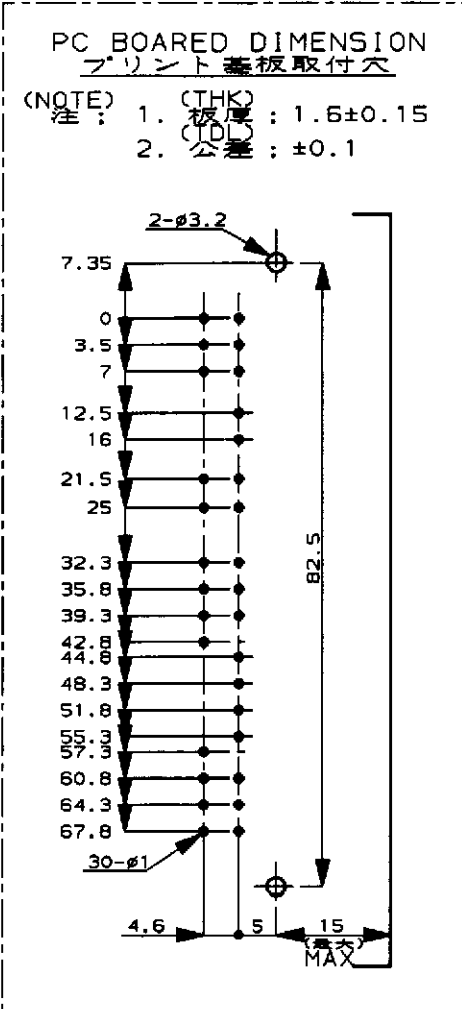
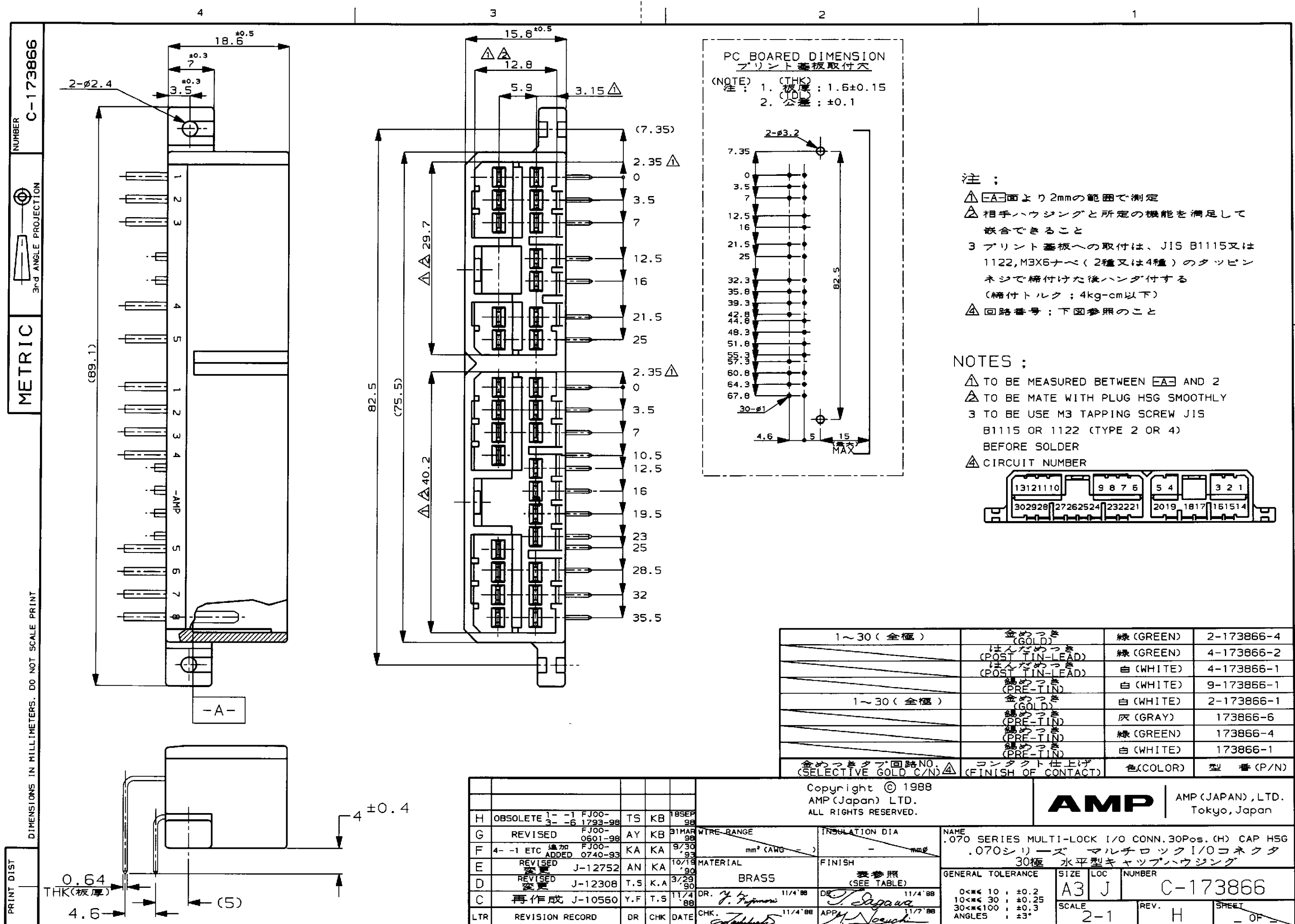




注 ;
△ $\square$ -A面より2mmの範囲で測定
△ 相手ハウジングと所定の機能を満足して
嵌合できること
3 プリント基板への取付は、JIS B1115又は
1122,M3X6ナベ(2種又は4種)のタッピン
ネジで締付けた後ハンダ付する
(締付トルク ; 4kg-cm以下)
△ 回路番号 ; 下図参照のこと

NOTES ;
△ TO BE MEASURED BETWEEN $\square$ -A AND 2
△ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
3 TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS
B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4)
BEFORE SOLDER
△ CIRCUIT NUMBER



1~30 (全極)	金めっき (GOLD)	緑 (GREEN)	2-173866-4
	はんだめっき (POST TIN-LEAD)	緑 (GREEN)	4-173866-2
	はんだめっき (POST TIN-LEAD)	白 (WHITE)	4-173866-1
	金めっき (PRE-TIN)	白 (WHITE)	9-173866-1
1~30 (全極)	金めっき (GOLD)	白 (WHITE)	2-173866-1
	金めっき (PRE-TIN)	灰 (GRAY)	173866-6
	金めっき (PRE-TIN)	緑 (GREEN)	173866-4
	金めっき (PRE-TIN)	白 (WHITE)	173866-1
金めっきタブ回路NO. (SELECTIVE GOLD C/N) △	コンタクト仕上げ (FINISH OF CONTACT)	色 (COLOR)	型番 (P/N)

				Copyright © 1988 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP		AMP (JAPAN) ,LTD. Tokyo, Japan						
H	OBSOLETE 1- -1 FJ00-3- -6 1793-98			TS	KB	18SEP 98	WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME					
G	REVISED FJ00-0501-98			AY	KB	31MAR 98	mm ² (AWG) -)		- mmφ		.070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN. 30Pos. (H) CAP HSG					
F	4- -1 ETC 追加 FJ00-0740-93			KA	KA	9/30 93	MATERIAL		FINISH		.070シリーズ マルチロック I/Oコネクタ					
E	REVISED 変更 J-12752			AN	KA	10/18 90	BRASS		表参照 (SEE TABLE)		30極 水平型キャップハウジング					
D	REVISED 変更 J-12308			T.S	K.A	3/29 90	DR. Y. Fujimori 11/4 88		DR. T. Sogawa 11/4 88		GENERAL TOLERANCE					
C	再作成 J-10560			Y.F	T.S	11/4 88	CHK. T. Sogawa 11/4 88		APP. M. Nishiki 11/7 88		SIZE LOC NUMBER					
LTR	REVISION RECORD			DR	CHK	DATE	CHK.		APP.		0<≦ 10 : ±0.2 10<≦ 30 : ±0.25 30<≦ 100 : ±0.3 ANGLES : ±3°					
												A3	J	C-173866		
												SCALE 2-1		REV. H	SHEET - OF -	